

(11)Publication number:

63-090534

(43)Date of publication of application: 21.04.1988

(51)Int.CI.

CO8G 77/04 G03C G03C 1/72

**G03F** 

(21)Application number: 61-236129

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

06.10.1986

(72)Inventor: SUGIYAMA HISASHI

NATE KAZUO **INOUE TAKASHI MIZUSHIMA AKIKO** 

## (54) ALKALI-SOLUBLE LADDER SILICONE POLYMER

### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled polymer high in oxygen plasma resistance, capable of film formation using a conventional solvent, thus usable as a highly valuable photo- or radiationsensitive material, having ladder silicone skeleton as the main chain and phenolic hydroxyl group in the side chain.

CONSTITUTION: The objective alkali-soluble ladder silicone polymer of formula (R1-SiO312)n (R2-SiO312)m(R3-SiO312X)I [R1 is organic group having phenolic hydroxyl group R2 and R3 are each organic group free of phenolic hydroxyl group; n, m and I are each integer satisfying the relationship: n/(n+m+l)>0.4]. The R1, R2 and R3 are p-hydroxybenzyl group, p-methoxybenzyl group and p- trimethylsiloxybenzyl group, respectively.

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-90534

@int_Cl_	•	識別記号	庁内整理番号		④公開	昭和63年(1	988) 4月21日
C 08 G G 03 C	77/04 1/71	NUA	6561-4 J 7267-2 H				
G 03 F	1/72 7/10	3 2 1	7267—2H	審査請求	未請求	発明の数	1 (全5頁)

**公発明の名称** アルカリ可溶性ラダーシリコーン重合体

②特 顋 昭61-236129

②出 額 昭61(1986)10月6日

				_	2 LL 14	PK PK	101(1500)10)1 0 11
⑫発	明	者	杉	山		寿	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
⑦発	明	者	名	手	和	男	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
⑦発	明	者	井	上	隆	史	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
@発	明	者	水	島	明	子	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
砂出	顋	人	株式	会社 E	1立製作	下所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
分图	理	人	弁理	土 小	川 唐	,男	外1名

明 細 🛊

1. 発明の名称

アルカリ可溶性ラダーシリコーン重合体

- 2. 特許請求の範囲
  - L 下記一般式(1)で扱わされるアルカリ可溶性ラ ダーシリコーン重合体。

 $(R_1-S10_{5/2})_a(R_2-S10_{5/2})_a(R_3-S10_{5/2})_{\ell}$  … (1) (ただし、一般式(1)中の $R_1$ はフェノール性水酸 基を有する有機基、 $R_2$  および $R_5$ はフェノール性 水酸基を含まない有機基である。また、 $\pi_1\pi_1\ell$  は整数で、 $\frac{n}{n+n+\ell}>0.4$  を満たさなければな 5 ない。)

- 2 上記一般式(1)中のR<sub>1</sub>がp-ヒドロキシベンジル基、R<sub>2</sub>がp-メトキシベンジル基、R<sub>3</sub>がp-トリメテルシロキシベンジル基であることを特数とする特許請求の範囲第1項記載のアルカリ可溶性ラダーシリコーン重合体。
- 5. 発明の評細な説明.

〔金葉上の利用分野〕

本発明は、光かよび放射級感応性材料等の機能

性高分子材料として極めて有用な新規な重合体に 関する。さらに詳しくは、アルカリ可溶性ラダー シリコーン重合体に関する。

#### 〔従来の技術〕

半導体素子や集積回路等の電子部品の製作には、 光むよび放射線を利用したエッチングによる殻細 加工技術が用いられ、現在、そのレジスト材料と しては、解像度に優れているととから、フェノー ル樹脂やポリビニルフェノールのようなアルカリ 可溶性重合体を基本重合体として含むアルカリ現 像形のレジスト材料が主流を占めている。たとえ は、ノボラック樹脂と1,2-ナフトキノンジアジ ド類との組成物はポジ形フォトレジストであり、 ポリピニルフェノールとピスアジド類との組成物 はネガ形フォトレジストにたる。また、ノポラッ ク樹脂とポリオレフィンスルホンとの組成物は放 射線感応性ポツ形レジストであることは、広く知 られている。一方、半導体素子等の配線の微細化 **に件ない、レジスト暦をパメーニングした後の下** 地のエッチングは、従来の巫式エッチングに代っ

## 特開昭 63-90534 (2)

て、ドライエッチングが採用されつつある。

なか、アルカリ現像形レジストの文献としては、 J. C. Strieter 着: コダック・マイクロエレクト ロニクス・セミナー・ブロシーディング(Kodak Microelectronics Seminor Proceeding) 116 (1976) 等が挙げられる。

#### (発明が解決しようとする問題点)

上記したように、レジスト層パターニング後の下地エッチングにドライエッチングが採用されつつあり、とのためレジスト材料に対しては、ドライエッチングに対する強い耐性が要求されることになる。しかしながら、従来のアルカリ現像形とジスト材料は、下地が金属や金属等(たとえばアルミニウム、シリコン、シリコン酸化度等)の場合に使用されるハログン系ブラズマには強い耐性を示すが、下地が有機物(たとえば二層レジスト法における下層平坦化膜やポリイミド等の層間絶縁腹等)の場合に用いられる酸素ブラズマに対する耐性は充分ではなく、その特性向上が強くロまれていた。

ただし、一般式(i)中の $R_1$ はフェノール性水酸基を有する有根基、 $R_2$ および $R_4$ はフェノール性水酸基を含まない有根基である。また、 $n_i$   $m_i$   $\ell$  は整数であり、  $\frac{n}{n+m+\ell} > 0.4$  を満たさなければならない。

ことで、R1は具体的には、たとえば、

等フェノールやカテコールを置換基として有する 炭素数 1~6(置換基の炭素を除く)のアルキル 基等が挙げられる。

一方、これ以外のラダーシリコーン骨格に付施 する側鎖R2 およびR5は、一価の有根基であれば制 約はない。具体的に例を挙げれば、上述したフェ ノール性水酸基を有する有根基の水酸基をアルコ キシ基、セーブチルジメチルシロキシ基あるいは そとで、本発明の目的は、上記した従来の散素 プラズマ耐性の低いアルカリ現像形レジストの基 本重合体に代わる、酸素プラズマ耐性の優れたア ルカリ可溶性重合体を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

酸素プラズマ財性の優れた重合体としては、有機ケイ素系重合体がよく知られている。とれは、有機ケイ素系重合体が酸素プラズマにより効率よくケイ素酸化膜になり、とのケイ素酸化膜が、酸素プラズマ財性膜として働くためである。一方、アルカリ可溶性の重合体としては、ノボラック樹脂やポリビニルフェノールのようなフェノール性水酸 茹を有する重合体が知られている。

そとで上記目的を遊成するために、主領がケイ 素酸化物の構造に最も近いラダーシリコーン骨格 で偶様にフェノール性水酸基を有する重合体を種 々合成した結果、下記一般式(1)で扱わされるアル カリ可再性ラダーシリコーン重合体がよいことが わかった。

 $(R_1-S10_{3/2})_a (R_2-S10_{3/2})_a (R_5-S10_{3/2})_L \cdots (1)$ 

メチレンアセタール等の形で保護した基や、アル キル基,ビニル基等が挙げられる。

ただし、アルカリ可溶性にするためには、フェ ノール性水散器を有する有機器が全体の倒鏡の40 多以上存在しなければ充分をアルカリ可溶性は待 られない。

## 特開昭63-90534 (3)

す場合にも、たとえば、アルコキン基から水酸基 へはトリメテルシリルクロライドとヨウ化ナトリ ウムを用いる方法や、トリメテルシリルヨードを 用いる方法等、また、モーブテルジメテルシロキ ン基からはテトラーローブチルアンモニウムフル オライドを用いる方法、メチレンアセタールから は五塩化リンを用いる方法等、種々の反応を用い て行なりことができる。したがって、本発明の重 合体を合成するにあたり、その合成法は限定され るものではない。

本発明の重合体はアルカリ性溶液に可溶である一方、汎用有機溶剤、たとえばアルコール系、エーテル系、アミド系、ケトン系、エステル系、セロソルブ系等の有機溶剤にも容易に溶解し、これらの溶液を用いて成蹊することができる。

したがって、従来のアルカリ現像レジストと同様に本重合体を基本重合体とし、種々の感光性溶解阻害剤あるいは感放射観性溶解阻害剤を選べば、 本重合体はそれらに対応した光あるいは放射機用 のレジスト材料にすることができる。

サン-co-p-トリメチルシロキシペンジルシルセスキオキサン)

- 2 ポリ(p-メトキシペンジルシルセスキオキ サン)の合成

撹拌機,冷却智,滴下ロートおよび塩酸トラ

一方、本発明の重合体の膜は酸果プラズマ中で全く膜域りせず、極めて高いドライエッチング耐性を示す。したがって、上記レジストは、下地の有機物を酸累プラズマによりドライエッチングする場合の酸累プラズマ耐性膜として働き、たとえば、二層レジスト法の上層レジスト等に使用するととができる。

#### (作用)

本発明の重合体は、重合体骨格がケイ素酸化膜の構造に最も近いラダーシリコーン骨格であるために、限界プラズマ耐性が高く、また、側鎖にフェノール性水酸基を有する有機基が存在するためにアルカリ可存性になったものと考えられる。

#### 〔突施例〕

以下、本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はとの実施例に限定されるものでは ・カい。

### 突旋例 1

ポリ(ヮーヒドロキシベンジルシルセスキオキ サン-co-ヮーメトキシベンジルシルセスキオキ

ップを備えた 5ℓミッロフラスコに水 2ℓを入れる。トルエン 1ℓに潜解させた p - メト 中シベンジルトリクロロシラン 1182g(4.62mol)を選押しながら、15時間で摘下し、ついで 15時間熟成する。混合物を分被ロートに移し、トルエン暦を分離する。トルエンと水を蒸留により除いた後、上記加水分解生成物に水酸化カリウムの10重量 f メ f / - ル 一 ル 平 被 12gを入れ、200で 2時間加熱する。 破圧加熱することにより、目的物を 797g(4.60mol) 待た。 収率 99.4 f; 数平均分子量 1000~100000; NMR(60Mfz.CDCℓz, 6 5 5 5), 6 1 95(2 H, br. в), 8 5 8 3(5 H, br. в), 8 6 80(4 H, br. в); IR(v cm<sup>-1</sup>) 2940, 2850, 1620, 1520, 1470, 1305, 1260, 1190, 1150, 1040, 845

A ポリ(p-ヒドロキシペンジルシルセスキオ キサン)の合成

批件機、冷却管、 摘下ロート および塩取ト ラップを備えた 5 ℓ 三ッロフラスコを選業量換する。 ポリ( p − メトキシペンジルシルセスキオ

特開昭63-90534 (4)

キサン) 797g(460mol)をアセトニトリル600 ml に加熱溶解させてフラスコに入れ、ついで ヨウ化ナトリクム 1378g(220mol)を加える。 登累圧下加熱還流しながら、トリメチルタロロ シラン 999g(8 20mol) を 4時間で腐下する。 登累圧下加熱産配しながら18時間熟成した後、 水 200mをゆっくり筒下し、ついで、水とアセ トニトリルを加えて、さらに加熱量流を 6 時間 行なう。アセトニトリル層を分離し、ついて、 アセトニトリル暦を亜硫酸水業ナトリウムと食 塩の混合水溶液で洗い、水に腐下して再洗する。 真空加熱により乾燥し、目的物を 368g(2 31 mol ) 得た。収率 50.2%; 数平均分子量1000~ 100000; NMR ( 60MHz , DMS 0-46, CR2C22. \$ 5.68), \$ 1.75(2H, br. s), \$ 6.61(4H, br. s), & & 93(1H, br. s); IR( + cm-1) 3350, 1620, 1520, 1430, 1250, 1190, 1130, 1050, 845, 805, 760

4 ポリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオ キサン-の-p-メトキシベンジルシルセスキ オキサン-co-p-トリメチルシロキシペンジ ルシルセスキオキサン)の合成

3. 項配収のポリ(p-ヒドロキシペンジルシルセスキオキサン)の合成法において、メトキシ基をトリメテルシロキシ基に変換する反応試案(トリメテルクロロシランとヨウ化ナトリウム)の量を減らすかあるいは熟成時間を短くすることにより、メトキシ基を任意の割合で残すことができる。また、トリメテルシロキシ基を加水分解により水酸基に変換する過程において、熟成時間を短くすると、トリメテルシロキシ基の約15%まではそのまま残すことができる。

表りに、熟成時間を変えた時のポリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオキサン-co-p-メトキシベンジルシルセスキオキサン-co-p-トリメチルシロキシベンジルシルセスキオキサン)におけるそれぞれの構成単位のモルチを示す。 帯解性

本発明の重合体の溶解性に関して、代表的な汎 用有機溶剤で調べた結果、水酸基含有量40%以上

の本重合体は、メタノール、テトラヒドロフラン、N,N-ジメテルアセトアミド、2-メテルシクロヘキサノン、酢酸イソアミル、エテルセロソルブ、ジメテルスルホキシドには溶解したが、トルエン、ヘキサン、四塩化炭素には不溶であった。一方、水溶液では、水酸化テトラメテルアンモニウム水

溶液に溶解した。 酸素プラズマ耐性

本発明の重合体の8重量 9 2 - メテルシクロへキサノン溶液を、シリコン基板上に、スピンコーティング法により塗布し、100℃で50分間ペークすることにより、0.2 μm 厚の塗膜を形成した。つづいて、酸素プラズマ(条件:02 圧 0.5 Torr, RF 300 N, ペレル形ファシャー)に20分間さらしたが、本重合体は金く膜波りしなかった。

(発明の効果)

本発明の重合体は、汎用有機器剤に可溶であるので成膜することができ、また、アルカリ性水溶液にも溶解するので本重合体を基本重合体とした 種々の感光性溶解阻害剤あるいは感放射線性溶解

数成時間を変えた時のボリ(ローにドロキシスンジャシナスキオキサンーco-ローメトキシスンジャンチスキオキサンーco-ロートリメチャンロキシスンジャンチャンスキオキサン)における構成単位のキャル

_								
	R <sub>2</sub> O € № %	0	0	6.5	1 5	EC.	1.5	1 5
	R₂O € № \$	1.5	+	0.5	0	. 0	4.5	2.5
	R, O € № ≸	8.5	96	66	8.5	6.6	4.0	9
	-051keg0H 英様反応の 熟成時加/ h	9	9	5	0	1	0	0
	-OkeOSINes 英族反応の 形成時間/b	8	1.2	17	81 .	18	3	5
	Æ.	-	~	m	-	2	0	7

特開昭63-90534(5)

阻害剤との組成物は、それらに対応した光あるいは放射機用のレジスト材料として使用できる。一方、本重合体は酸素プラズマ耐性に優れているので、これらレジストを二層レジスト法の上層レジスト等に使用することができる。以上述べたように、本発明の重合体は、光シよび放射機感応性材料等の機能性高分子材料として、極めて効用の大なるものである。

代理人 弁理士 小川勝男